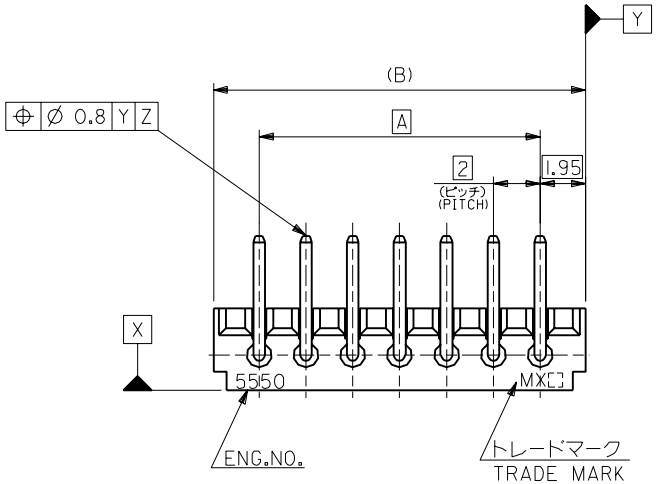
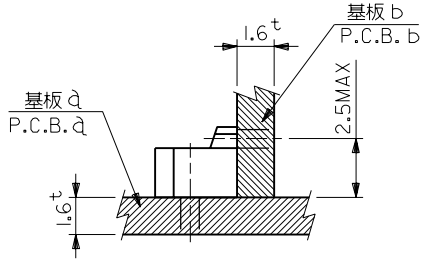
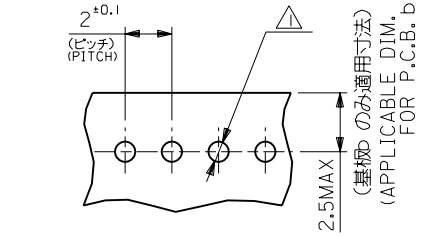
DWG. NO. SD-5550-NA



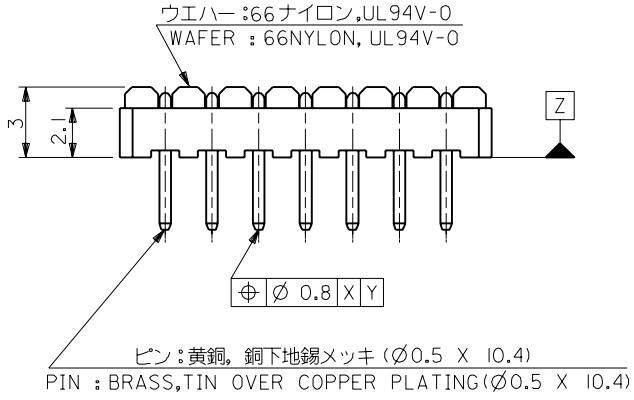


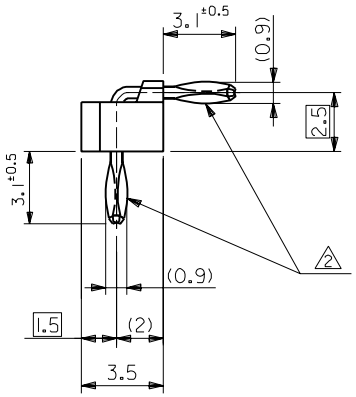
基板取付推奨レイアウト
RECOMMENDED POSITIONING BETWEEN P.C. BOARD

(公差非累積)
(NON-ACCUMULATIVE)



基板取付推奨寸法
RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE DIM.





41.9	38	39-27-0204	5550-20A	20
39.9	36	-0194	-19A	19
37.9	34	-0184	-18A	18
35.9	32	-0174	-17A	17
33.9	30	-0164	-16A	16
31.9	28	-0154	-15A	15
29.9	26	-0144	-14A	14
27.9	24	-0134	-13A	13
25.9	22	-0124	-12A	12
23.9	20	-0114	-11A	11
21.9	18	-0104	-10A	10
19.9	16	-0094	-09A	9
17.9	14	-0084	-08A	8
15.9	12	-0074	-07A	7
13.9	10	-0064	-06A	6
11.9	8	-0054	-05A	5
9.9	6	-0044	-04A	4
7.9	4	39-27-0034	5550-03A	3
(B)	A	EDP NO.	ENG.NO.	極数 CKT.

注記:
NOTES:

1. 3極 ～ 12極 : Ø0.8 ±0.05
   3CKTS ～12CKTS : Ø0.8 ±0.05
   13極 ～ 20極 : Ø0.85 ±0.05
   13CKTS～20CKTS : Ø0.85 ±0.05
2. キンクは 全ピン交互に設ける。
   SET KINK ALTERNATELY TO ALL CIRCUITS.

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
A	再作図 REDRAWN (JC60148)	S.M H.H	'95/09/06

材料 MATERIAL	図中参照 SEE DRAWING
仕上げ FINISH	//
適用電線範囲 WIRE RANGE	//
被覆外径 INS. RANGE	//
DRAWN BY '95/09/06 S.MATSUZAKI	CHK'D BY '95/09/06 Y.M H.HIRAMOTO
APP'D BY '95/09/06 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE 5:1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
2.0 BOARD TO BOARD
DIP. CONNECTOR

DWG. NO. SD-5550-NA
REV A

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

5550.S07

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-0IC(032)MXJ-32